公司代码:688372　　公司简称:伟测科技

上海伟测半导体科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2025 年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股分派现金红利 5.50 元(含税)。以公司截至 2026 年 4 月 2 日的总股本 167,764,661 股为基数测算,合计分派 92,270,563.55 元(含税)。

如在公司董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司将维持每股分派比例不变,相应调整拟分派现金红利总额,并另行公告具体调整情况。

公司 2025 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,本次分配方案还须经股东会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

母公司存在未弥补亏损

□适用 √/不适用

□适用 √/不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	伟测科技	688372	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √/不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王沛	刘丹
联系地址	上海市浦东新区东胜路 38 号 D 区 1 栋	
电话	021-58958216	
传真	无	
电子信箱	ir@v-test.com.cn	

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业,主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。公司目前拥有晶圆测试、芯片成品测试及测试方案开发、SLT 测试、老化测试等全流程测试服务,测试的晶圆和成品芯片在类型涵盖 CPU、GPU、MCU、FPGA、SoC 芯片、AI 芯片、射频芯片、存储芯片、传感器芯片、功率芯片等芯片种类,在工艺上涵盖各类制程,在晶圆尺寸上涵盖 12 英寸、8 英寸、6 英寸等主流产品,在下游应用上包括通讯、计算机、汽车电子、工业控制、消费电子等领域。

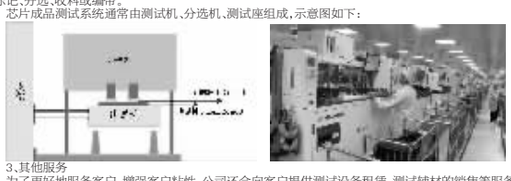
1、晶圆测试

晶圆测试(Chip Probing),简称 CP,是指通过探针台和测试机的配合使用,对晶圆上的裸芯片进行功能和电参数测试,其测试过程为:探针台将晶圆逐片自动传送至测试位置,芯片的端点通过探针、专用连接线与测试机的功能模块进行连接,测试机对芯片施加输入信号并采集输出信号,判断芯片功能和性能是否达到设计规范要求。测试结果通过通信接口传送给探针台,探针台据此对芯片进行打点标记,形成晶圆的 Mapping,即晶圆的电性测试结果。晶圆测试系统通常由支架、测试机、探针台、探针卡等组成,示意图如下:

2、芯片成品测试

芯片成品测试(Final Test),简称 FT,是指通过分选机和测试机的配合使用,对封装完成后的芯片进行功能和电参数测试,其测试过程为:分选机将被测芯片逐个自动传送至测试工位,被测芯片的引脚通过测试工位上的基座、专用连接线与测试机的功能模块进行连接,测试机对芯片施加输入信号并采集输出信号,判断芯片功能和性能是否达到设计规范要求。测试结果通过通信接口传送给分选机,分选机据此对被测芯片进行标记、分选、收料或编带。

芯片成品测试系统通常由测试机、分选机、测试座组成,示意图如下:



3、其他服务

为了更好地服务客户、增强客户粘性,公司还会向客户提供测试设备租赁、测试辅材的销售等服务。另外,公司提供的 SLT 测试、老化测试、In Tray Mark、Lead Scan 作为增值服务与基础测试整合为覆盖芯片测试全链条、高度集成化的一站式解决方案。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司通过自主研发的集成电路测试技术、先进的集成电路测试设备以及高效快捷的测试生产和技术服务体系,向芯片设计企业、晶圆制造企业、封装企业和 IDM 企业提供晶圆测试、芯片成品测试服务,从而获取收入、赚取利润。

2、生产模式

公司根据客户订单及自身产能情况安排测试服务,并对测试产能进行总体控制和管理,及时处理测试中的生产问题,保证测试作业的顺利完成。公司的生产工作主要由制造部下属的各测试工厂来承担,其他部门配合完成。实际运行中,公司生产部门在接收客户来料后,相关部门完成客户信息建档和来料检验,销售客服部投单排产,生产部门依照工单组织测试作业。

3、销售模式

公司测试服务采用直销的销售模式,主要的客户群体为集成电路设计、制造、封装和 IDM 企业,客户分布区域以长三角地区为主,向南延伸至珠三角地区,向北延伸至东北地区,向西延伸至西部地区。在销售的组织架构方面,公司的销售工作由销售客服部承担,销售客服部设置市场销售和客服计划两大职能岗位。市场销售人员主要负责销方案的制订、新客户的接洽及引进,客服计划人员主要负责投料排产、客户关系维护以及回款管理等。

在客户开拓方面,公司目前已建立起一支专业能力强、行业经验丰富的销售团队,主动开发各类新客户。同时,基于公司服务品质的良好口碑,老客户引荐也是公司十分重要的获客方式。在销售定价方面,公司销售人员经前期洽谈确定客户需求后,与客户商量确定测试服务价格,由于各家客户的晶圆及芯片都是不同的,因此测试服务价格以测试平台的配置和所需的工时为基础进行定价。在合同签订及结算方式方面,公司成功进入客户的供应商体系后,双方签订框架性协议,开展长期合作。公司针对不同客户采取不同的信用政策,一般客户的信用期为 30-90 天,资金结算方式以银行转账为主。

4、采购模式

公司的采购类别主要包括测试设备、测试辅材及其他类的采购。测试设备主要包括测试机、探针台、分选机等,以日本、中国台湾、美国、韩国等国家和地区的进口设备为主,亦有部分国产设备,主要根据产能需求、市场状况并结合不同设备的交期情况进行采购;测试辅材主要包括探针卡、插座、治具、包装材料等,主要根据季度或月度的备件计划并结合具体测试项目的需求状况进行采购;其他类主要包括日常办公设备、设备维护材料等,主要根据生产及办公的实际需求进行采购。

公司各部门所需原材料均通过采购部门集中采购,并按照公司《采购控制程序书》《供应商管理程序书》执行采购制度。

公司已获得 ISO9001、ISO14000、IATF16949、ISO45001 等质量管理体系认证。在新供应商准入方面,除了考察供应商质量、价格、交期、技术水平外,还要求其通过相关行业的质量认证体系,通过资格审查和认证稽核的供应商才能够进入公司《合格供应商名录》。对于现有供应商,公司根据《供应商控制程序书》定期对供应商进行审核,确保供应商的产品符合公司的生产要求。

5、研发模式

公司采取市场为导向、客户需求为核心的研发战略,形成了完整、高效的创新机制,建立了完善的研发流程管理制度。公司的研发工作由研发中心承担,主要研发方向有三个:一是不同类型芯片尤其是高端芯片的测试工艺难点的突破和具体测试方案的开发;二是各类基础性的测试技术的研发以及测试硬件的升级和改进;三是自动化生产、智能化生产等 IT 系统的研发。

公司建立了科学规范的、以项目为核心的研发管理体系,并形成了一套完善的研发流程管理制度。

2.3 所处行业情况

(1). 行业发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)公司所属行业

公司主营业务为集成电路测试服务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》,公司所属行业分类为“C 制造业”门类下的“C3973 集成电路制造”小类。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司业务属于“1.新一代信息技术产业 2 1.2 电子核心产业 2 1.2.4 集成电路制造”。

(2)行业发展阶段与基本特点

国家统计局数据显示,我国 2025 年 1-12 月集成电路产量累计值 4843 亿块,同比增加 10.9%;新能源汽车 1-12 月累计生产 1652.4 万辆,同比增加 25.1%;工业机器人 1-12 月累计生产 773074 套,同比增长 28.0%;服务机器人 1-12 月累计生产 18581081 套,同比增长 16.1%;智能手机产量 1-12 月累计生产 126950 万台,同比下降 0.9%;微型计算机设备 1-12 月累计生产 33186 万台,同比下降 2.9%。以上数据恰好侧面表明我国工业发展正经历从消费电子驱动主导向汽车电子和智能制造驱动主导的产业结构转型。

随着 5G、高性能计算(HPC)、人工智能(AI)、汽车电子等新兴应用的蓬勃发展,特别是 SoC、CPU、GPU、AI 芯片等高端芯片的量产,以及对可靠性要求极高的车规级芯片的国产化,带来了大量的高端测试需求。传统的测试方案已无法满足 5G 毫米波频段的测试需求,需要全新的、极其昂贵的射频测试平台;传统的“stuck-at fault”(固定型故障)测试已不足以覆盖 AI 芯片的复杂功能,测试的重点转向了功能验证和性能验证;车规级芯片的测试要求芯片在极宽的温度范围(-40° C 到 150° C)、强振动、高湿度等恶劣环境下长期稳定工作。下游需求和上游技术的双重变革,共同推动着独立第三方测试行业地位的提升。中国大陆独立第三方测试业正处于一个关键的转型期。在高速发展中迎来结构性变革,从早期的规模扩张阶段,正迈入高质量发展新阶段,行业正在经历一场深刻的结构性调整。

目前中国大陆相当比例的测试产能集中在封测一体厂商的测试部门,其业务规模领先于中国大陆的独立第三方测试企业。与此同时,在专业测试、高端测试需求不断提升的背景下,因封测厂将其主要业务、主要的设备配置、研发投入、人员等放在了封装业务上,与其测试业务的营业收入占比较大,故封测厂面临测试产能结构性失衡和测试方案开发能力不足的困境,而独立第三方测试企业凭借专业的技术水平和高效的服务速度,在测试行业的市场地位将不断提高。

(3)主要技术门槛

集成电路测试行业属于技术密集型行业,测试服务所需的技术含量较高,在测试方案开发能力、测试技术水平以及生产自动化程度三个方面均具备相对较高的门槛。

在测试方案开发方面,公司持续增加研发投入,突破了先进制程芯片、5G 射频芯片、高性能 CPU 芯片、FPGA 芯片、复杂 SoC 芯片等各类高端芯片以及高算力高性能芯片、车规及工业级高可靠性芯片的测试工艺难点,成功实现了国产化替代。

在测试技术水平方面,公司在晶圆尺寸覆盖度、温度范围、最高 Pin 数、最大同测数、最小 Pad 间距、封装尺寸大小、测试频率等参数上保持国内领先,并与国际巨头持平或者接近。

在测试作业的自动化方面,公司对标国际巨头,通过将测试作业中积累的技术和经验融入 IT 信息系统,自主开发了符合行业特点的生产管理系统,提升了测试作业的信息化、自动化、智能化水平,提高了测试作业的准确率和效率。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内知名的独立第三方集成电路测试企业,先后被评为国家高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业、上海市企业技术中心。自成立以来,公司资产规模稳步提升,营业收入持续增长,已成为第三方集成电路测试行业成长性最为突出的企业之一。截至目前,公司已经发展成为独立第三方集成电路测试行业中规模位居前列的内资企业之一。报告期内,公司持续巩固行业领先地位,扩大竞争优势。

公司积极把握集成电路测试产业的国产化替代的趋势,一方面加大研发投入,重点突破各类高端芯片的测试工艺难点,另一方面大力扩充高端测试的产能规模。截至目前,公司高端测试设备机台数量在中国大陆行业领先,已经成为中国大陆高端芯片测试服务的主要供应商之一。公司的技术实力、服务品质、产能规模获得了行业的高度认可,积累了广泛的客户资源。截至目前,公司客户数量 200 余家,客户涵盖芯片设计、制造、封装、IDM 等类型的企业,其中不乏紫光展锐、中兴微电子、晶晨股份、兆易创新、复旦微电、比特大陆、安路科技、地平线、函砂电子、卓胜微、普冉股份、中芯国际、瑞芯微、纳芯微、集创北方、翱捷科技等知名厂商。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

受益于国内庞大的电子产品制造需求、5G、人工智能、物联网、新能源汽车等新兴产业的强劲拉动,以及国内芯片设计公司(Fabless)的快速崛起,中国大陆对芯片测试的需求呈现爆发式增长。2025 年,AI 芯片、CPU、GPU、车规芯片等高价值芯片测试需求成为行业增长的核心驱动力。据美国半导体行业协会(SIA)表示,2025 年全球半导体销售额为 7,917 亿美元,同比增长 25.6%,2026 年预计将达 1 万亿美元;2025 年中国半导体销售额首次突破 2000 亿美元,超过 2100 亿美元,同比增速超过 15%,占全球总额约三成。中国大陆集成电路测试市场正处于“需求旺盛 + 政策强力驱动 + 国产替代加速”的历史性交汇点,市场空间广阔,增长动能强劲。

随着 Chiplet、三维集成等先进封装技术的普及,测试技术面临全新挑战。先进封装会导致测试次数倍增,高算力、高可靠性和高性能芯片的测试成本占比会有所上升,它正在推动测试从芯片制造的“辅助环节”走向“核心价值环节”,并重塑整个产业链的分工格局。第三方测试企业不再是被动执行的后端测试程序,而是能通过早期介入设计环节,提出可测试性设计的建议;通过专业的测试方案优化,降低测试成本;通过系统级测试和可靠性测试积累的数据,反哺设计和制造环节的良率提升。

集成电路测试服务最初主要由封测一体企业的测试部门对外提供,随着行业分工的细化,出现了独立第三方测试的模式并发展壮大。芯片设计公司和制造企业越来越倾向将测试分析环节交由专业第三方,以专业化分工实现资源优化配置。随着第三方测试企业对高端设备需求的增加,国产测试设备凭借多年的技术积累与研发投入以及在成本控制、交货周期和本土化售后服务方面的天然优势,导入进程也在加快。

集成电路测试行业具有“大者恒大”的客观规律。测试行业属于资本密集型领域,头部企业凭借庞大的设备保有量与规模化采购优势,不仅能获得更优的设备采购条款,还能通过集中调配产能,在满足客户大批量交付需求的同时,维持行业领先的毛利率水平。这种成本优势使中小厂商难以追赶;主流芯片设计厂商对测试服务的精度、稳定性及交付时效有严苛要求,通常会选择产能充足、技术积累深厚的头部测试企业合作,充足的产能规模能够吸引高端客户订单,而高端客户的积累又反哺测试企业技术研发,形成正向循环。未来行业并购整合将加速,市场份额向头部企业集中。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	7,726,481,316.61	4,919,016,975.28	57.07	3,608,104,998.73
归属于上市公司股东的净资产	2,967,369,720.90	2,619,076,189.03	13.30	2,458,667,718.78
营业收入	1,574,642,416.39	1,076,899,868.17	46.22	736,524,835.36
利润总额	318,547,098.27	136,188,296.00	133.90	95,727,969.95
归属于上市公司股东的净利润	303,198,635.91	128,228,784.44	136.45	117,996,286.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,597,084.66	107,811,223.74	110.18	90,678,572.15
经营活动产生的现金流量净额	706,080,184.32	621,805,601.66	13.55	462,549,416.97
加权平均净资产收益率(%)	10.85	5.06	增加 5.79 个百分点	4.89
基本每股收益(元/股)	2.04	0.87	134.48	0.80
稀释每股收益(元/股)	1.96	0.87	125.29	0.80
研发投入占营业收入的比例(%)	10.92	13.22	减少 2.30 个百分点	14.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	285,217,551.52	349,035,077.30	448,316,656.46	492,073,131.11
归属于上市公司股东的净利润	25,918,206.33	75,160,182.52	101,353,460.27	100,766,786.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,175,535.45	39,541,748.80	90,179,721.89	82,700,078.52
经营活动产生的现金流量净额	197,884,891.25	141,557,922.03	160,488,844.51	206,148,526.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √/不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,821
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,384
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海茲测半导体科技有限公司	10,542,807	45,685,496	30.65		无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	8,537,322	9,479,962	6.36		无	0	其他
江苏麦晨元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	-3,265,009	3,631,122	2.44		无	0	其他
永赢长远价值混合型证券投资基金	2,016,291	2,016,291	1.35		无	0	其他
永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金	1,787,298	1,787,298	1.20		无	0	其他
宁波芯伟投资合伙企业(有限合伙)	-470,088	1,706,934	1.15		无	0	其他
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	1,660,682	1,660,682	1.11		无	0	其他
德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	-120,169	1,400,000	0.94		无	0	其他
南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金	402,738	1,350,336	0.91		无	0	其他
张林恩	817,001	1,070,740	0.72		无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东茲测半导体与其他股东无关联关系或一致行动关系;2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √/不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

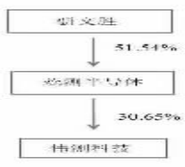
□适用 √/不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √/不适用

5、公司债券情况

□适用 √/不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,公司实现营业收入 157,464.24 万元,同比增加 46.22%;公司归属上市公司股东的净利润为 30,319.86 万元,同比增加 136.45%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 22,659.71 万元,同比增加 110.18%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √/不适用

证券代码:688372　证券简称:伟测科技　公告编号:2026-022

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对公司的影响:本次增加日常关联交易额度预计系公司正常经营业务所需,属于正常生产经营业务的范畴,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因上述交易而对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会意见

上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。审计委员会认为:公司本次新增日常关联交易预计事项为公司日常经营所需,遵循市场公允定价原则,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东利益,同意提交董事会审议。

2、独立董事专门会议意见

公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事认为:公司本次新增日常关联交易预计,对公司及子公司的生产经营有积极的影响,属于公司正常经营行为,公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上,独立董事一致同意本事项,并同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事陈凯回避表决。本议案无需提交股东会审议。

(二)本次增加的 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	本次增加预计金额	2026年总预计金额	占同类业务比例(%)	截至 2026 年 3 月 31 日实际发生金额(未经审计)	2025年度实际发生金额(经审计)	占同类业务比例(%)	增加原因
向关联人提供劳务、向关联人销售商品	普冉半导体(上海)股份有限公司	4,200.00	2,400.00	6,600.00	4.42	1,367.49	3,986.88	2.67	实际业务需求
	中微半导体(深圳)股份有限公司	400.00	200.00	600.00	0.40	100.51	363.44	0.24	
	核芯互联科技(青岛)有限公司	300.00	150.00	450.00	0.30	66.04	265.59	0.18	
合计		4,900.00	2,750.00	7,650.00	5.12	1,534.04	4,615.91	3.09	

注 1:同类业务占比基数为 2025 年数据。

二、关联人基本情况和关联关系

1、普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“普冉股份”)

(1)关联人的基本情况

公司名称	普冉半导体(上海)股份有限公司
公司类型	股份有限公司(上市、外商投资企业投资)
法定代表人	王楠
注册资本	14,804.9102 万元人民币
成立日期	2016年 1 月 4 日
住所及主要办公地点	上海市浦东新区张江镇银冬路 20 弄 8 号地下 1 层,地下 2 层,地下 3 层,2 层,3 层,4 层,5 层
主营业务	半导体、集成电路及相关产品的开发、设计、销售,网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
实际控制人	王楠

2025年年度主要财务数据(元)(经审计)	项目	2025年 12 月 31 日/2025 年年度
	总资产	3,656,440,354.25
	净资产	2,698,681,618.61
	营业收入	2,319,754,086.04
	归属于母公司所有者的净利润	207,520,637.42

(2)与公司的关联关系:

公司董事陈凯担任普冉股份的董事,已于 2026 年 4 月离职。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第(十五)款对上市公司关联人的认定。

(3)履约能力分析:普冉股份为依法存续且经营正常的公司,具有良好的履约能力。

2、中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称“中微半导”)

(1)关联人的基本情况

公司名称	中微半导体(深圳)股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	杨勇
注册资本	40,036.5 万元人民币
成立日期	2001-06-22
住所及主要办公地点	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号景兴海上大厦 2101
主营业务	集成电路、计算机软件产品、电子及电子相关产品的设计、技术开发与销售;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
实际控制人	周彦、杨勇、周飞

2025年年度主要财务数据(元)(经审计)	项目	2025年 12 月 31 日/2025 年年度
	总资产	3,679,356,651.96
	净资产	3,177,389,907.69
	营业收入	1,122,150,053.86
	归属于母公司所有者的净利润	284,181,478.86

(2)与公司的关联关系:

公司董事陈凯担任中微半导的董事,已于 2025 年 8 月离职。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第(十五)款对上市公司关联人的认定。

(3)履约能力分析:中微半导为依法存续且经营正常的公司,具有良好的履约能力。

3、核芯互联科技(青岛)有限公司(以下简称“核芯互联”)

(1)关联人的基本情况

公司名称	核芯互联科技(青岛)有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	胡康桥
注册资本	3,302.9065 万元人民币
成立日期	2018-12-07
住所及主要办公地点	山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号 D2 楼 2701
主要股东	胡康桥、许兰涛、青岛炎焱晟科技合伙企业(有限合伙)
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;软件开发;集成电路销售;电子元器件批发;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一个会计年度主要财务数据	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。

(2)与公司的关联关系:

公司董事陈凯担任核芯互联的董事,已于 2025 年 12 月离职。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第(十五)款对上市公司关联人的认定。

(3)履约能力分析:核芯互联为依法存续且经营正常的公司,具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次新增 2026 年度预计的日常关联交易主要为向关联人提供劳务。公司与上述关联方所进行的关联交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为,交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。

(二)关联交易协议签署情况

2024 年 5 月,公司与普冉股份签署了《测试服务合同》,就公司为普冉股份提供集成电路测试相关业务的服务内容、交货、付款、验收等事项进行了约定,协议有效期至 2027 年 5 月 12 日,若届时双方未订立新合同,则该合同继续有效。

2025 年 3 月,全资子公司南京伟测半导体科技有限公司(以下简称“南京伟测”)与普冉股份签署了《测试服务合同》,就南京伟测为普冉股份提供晶圆测试、芯片成品测试过程中的服务内容、交货、付款、验收等事项进行了约定,协议有效期至 2028 年 6 月 9 日,若届时双方未订立新合同,则该合同继续有效。

2024 年 2 月,公司与中微半导签署了《委外加工合同》,就公司为中微半导提供晶圆测试、芯片成品测试过程中的服务内容、交货、付款、验收等事项进行了约定,协议有效期至 2027 年 2 月 20 日,若合同期限届满前 30 日内双方未以书面形式终止本合同或订立新合同,则本合同有效期自动延续,每次自动延期 1 年。

2023 年 8 月,全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司(以下简称“无锡伟测”)与核芯互联签署了《测试服务合同》,就无锡伟测为核芯互联提供晶圆测试、芯片成品测试过程中的服务内容、交货、付款、验收等事项进行了约定,协议有效期至 2026 年 8 月 13 日,若合同期限届满前 30 日内双方未以书面形式终止本合同或订立新合同,则本合同继续有效。

除已签署合同外,公司将在上述预计的范围内,按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或执行具体的业务订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人发生交易是正常的商业交易行为,为正常的生产经营所需。公司与上述关联人均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均相互独立,交易价格依据市场公允价格合理确定。公司与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势,降低生产经营成本。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构平安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:

伟测科技增加 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要,未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益;履行了必要的程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。

保荐机构对伟测科技增加 2026 年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:688372　证券简称:伟测科技　公告编号:2026-021

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,审计委员会对本议案发表了同意的意见,本议案尚需股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力,燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等		
	公司同行业上市公司审计客户家数	578家	

2、投资者保护能力

上年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	周立新	张建	龚文昌
何时成为注册会计师	2009年	2019年	2012年
何时开始从事上市公司审计	2010年	2022年	2009年
何时开始在天健会计师事务所执业	2012年	2019年	2012年
何时开始为公司提供审计服务	2025年	2026年	2025年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	13	2	6

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国证券监督管理委员会及其派出